

证券代码：300632

证券简称：光莆股份

公告编号：2026-002

## 厦门光莆电子股份有限公司

### 2025 年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

2、业绩预告情况：预计净利润为负值

单位：万元

项目	本报告期			上年同期
归属于上市公司股东的净利润	-1,200	~	-600	5,219.81
扣除非经常性损益后的净利润	-5,500	~	-4,000	1,766.80
营业收入	80,000	~	85,000	80,205.06

#### 二、与会计师事务所沟通情况

公司已就本次业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧，具体数据以审计结果为准。

#### 三、业绩变动原因说明

2025 年，公司一方面战略聚焦光集成传感器领域，通过技术创新进一步巩固提升领先优势，全年通过 20 余家直接客户和终端客户的审厂、验厂，有效拓展新的应用市场，光集成传感器业务销售收入有较大幅度增长；另一方面，公司加大全球化布局及出海的步伐，马来西亚生产基地二期扩建项目投入试运营，提升了海外产能保障能力，为未来承接更大规模业务奠定坚实基础。

本报告期，公司营业收入预计较上年同期略有增长，但由于受汇率波动、大宗商品价格上行、产能扩建等因素影响，净利润较上年同期出现较大幅度下降。主要影响因素如下：

(1) 公司外销产品结算以美元为主，报告期内，受美元兑人民币贬值影响，汇兑损失约 2,287.00 万元。

(2) 金银铜等大宗商品价格上行推高公司产品制造成本；

(3) 为巩固在“光电集成封测”领域的领先地位，公司在人才引进、储备、培养方面投入增加，目前光电传感器件集成封测研发及产业化项目还在产能爬坡阶段，设备折旧、装修费摊销和水电费等固定成本也有增加；

(4) 为了承接海外客户需求，海外智能制造基地(马来西亚二厂)扩建，正式投产前，厂房租赁支出及人才引进、培养、储备投入增加。

2026 年，公司将继续战略聚焦光电集成封测及光电集成传感器领域，把光电集成共封技术从光传感互用至光引擎、光计算等领域，为光电复合器件高端国产化提供技术支撑；把 AI 植入光电集成传感器，打造“感算一体”的高精准光电集成传感器、TOF 模组等核心器件，为人工智能企业提供核心智能硬件；坚持科技创新，继续驱动产品、技术向高阶转化；赋能式服务客户，夯实市场竞争优势，为公司高质量发展筑牢根基。

预计报告期内非经常性损益对当期净利润的影响金额约为 4,000.00 万元，上年同期为 3,453.01 万元。

#### 四、其他相关说明

本次业绩预告数据是公司财务部门初步核算的结果，未经审计机构审计。公司 2025 年度业绩的具体情况将在 2025 年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

#### 五、备查文件

1、董事会关于 2025 年度业绩预告的情况说明。

特此公告。

厦门光莆电子股份有限公司董事会

2026 年 1 月 30 日